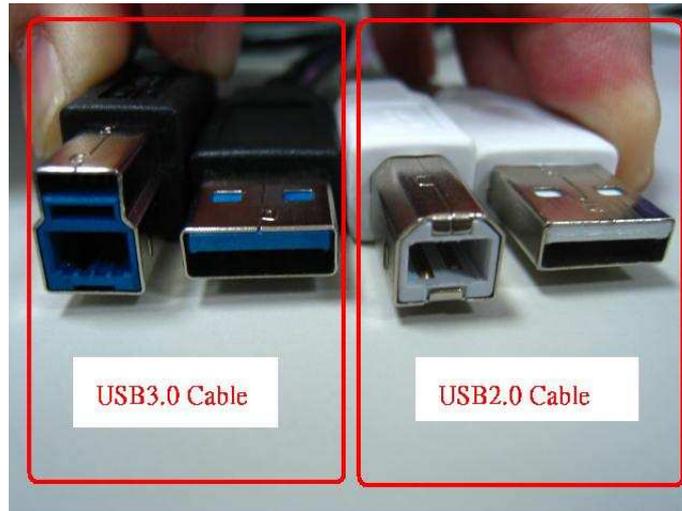
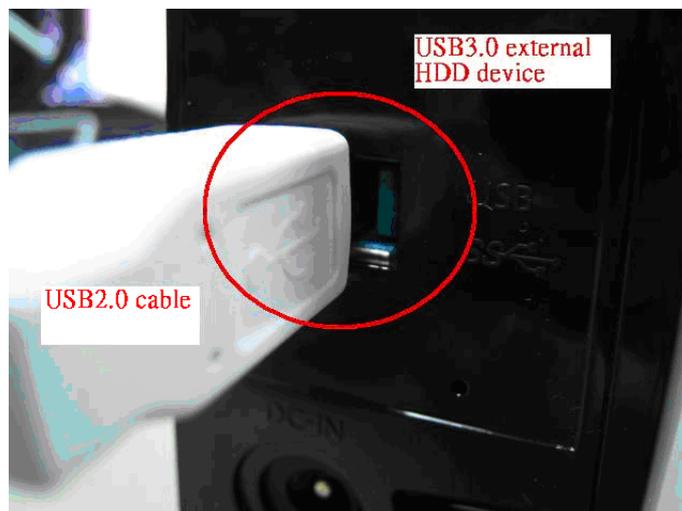


1. Q: 我可以用 USB 2.0 数据线来连接 USB 3.0 外接硬盘设备, 使其运行于 SuperSpeed 模式吗?

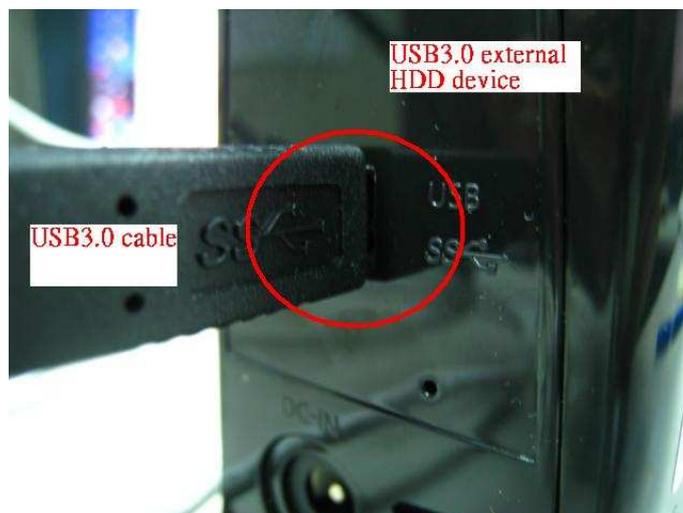
A: USB 3.0 与 USB 2.0 数据线有一些差异, 请参考下图来确认您的 USB 数据线是 USB 2.0 还是 USB 3.0。



若您用 USB 2.0 数据线连接了 USB 3.0 外接硬盘设备, 如下图, 它将无法运行于 SuperSpeed 模式。



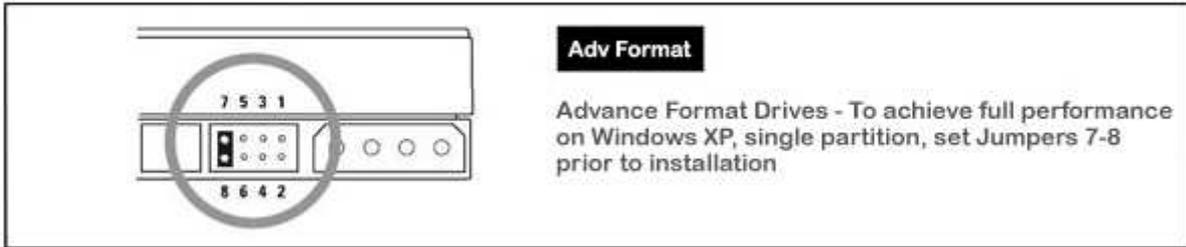
请使用 USB 3.0 数据线来连接 USB 3.0 外接硬盘设备, 以使其运行于 SuperSpeed 模式。



2. Q: 当我在 Windows XP 系统中使用西部数据 (WD) 先进格式化 (Advanced Format) 硬盘时, 系统会冻结。我该怎么办?

**A:** 请将 HDD 跳线设为 7-8，如下：

### Advanced Format Jumper Setting



您也可以点击这一链接参考西部数据（WD）FAQ 以获取更多信息：

[http://wdc-de.custhelp.com/cgi-bin/wdc\\_de.cfg/php/enduser/std\\_adp.php?p\\_faqid=5324&p\\_created=#jumper](http://wdc-de.custhelp.com/cgi-bin/wdc_de.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=5324&p_created=#jumper)

**3. Q:** 我在 AMD SB850 芯片组主板上安装了三星 HD323HJ / HD502HJ / HD503HI / HD103SJ / HD105SI 硬盘，但当我启动系统后，硬盘没有起转。我该怎么办？

**A:** 请访问三星网站更新硬盘固件。

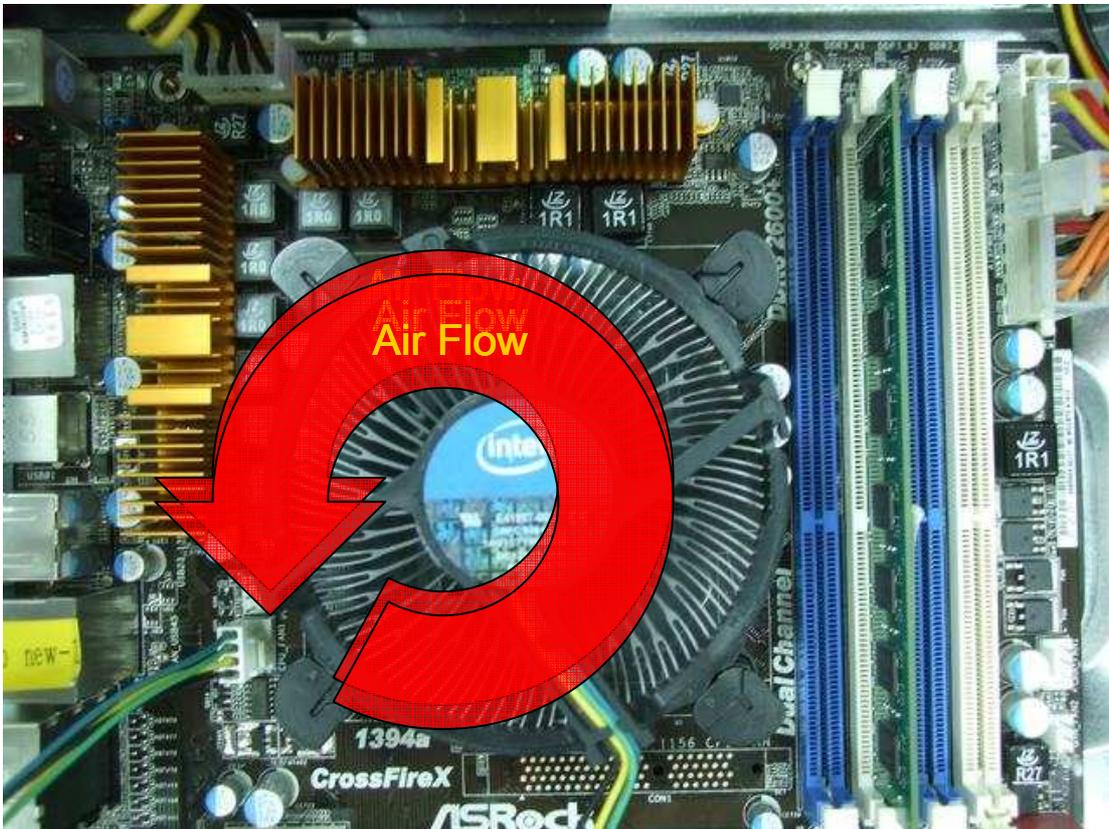
您也可以点击以下链接参考三星 FAQ 以获取更多信息：

[http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b\\_bbs\\_msg\\_id=308](http://www.samsung.com/global/business/hdd/faqView.do?b2b_bbs_msg_id=308)

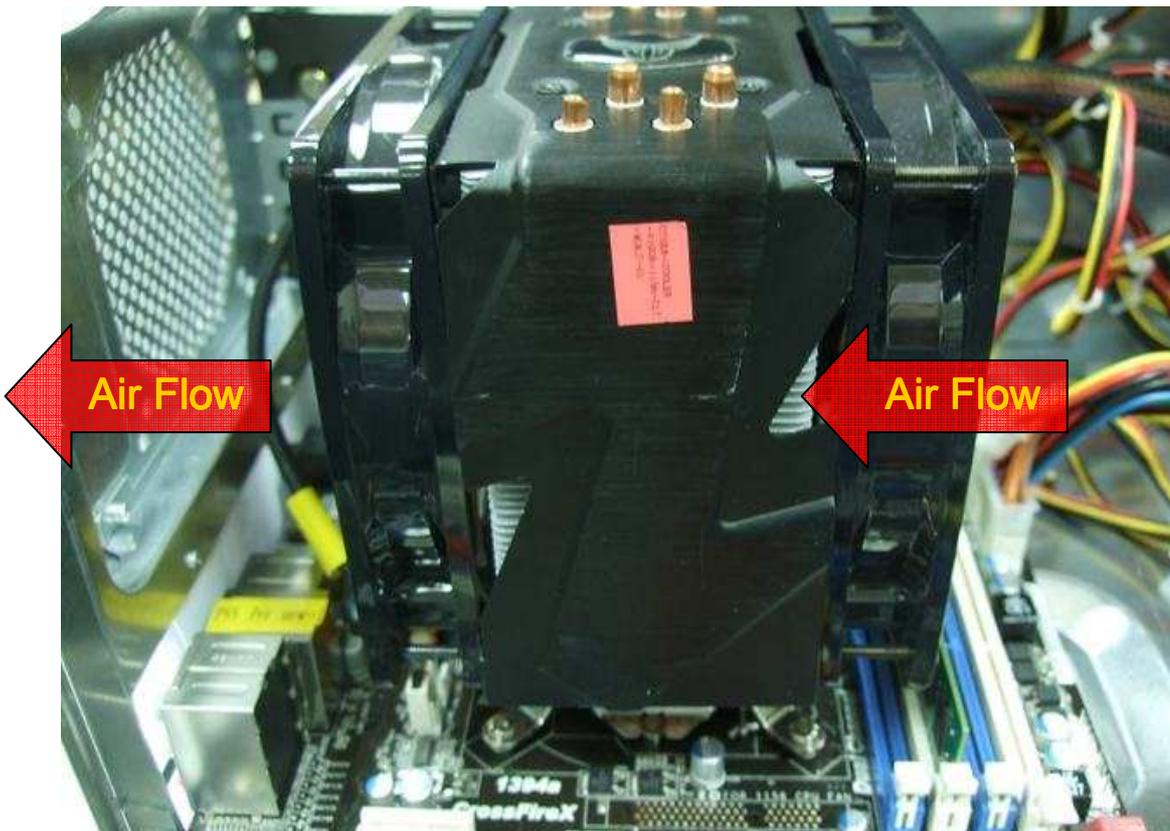
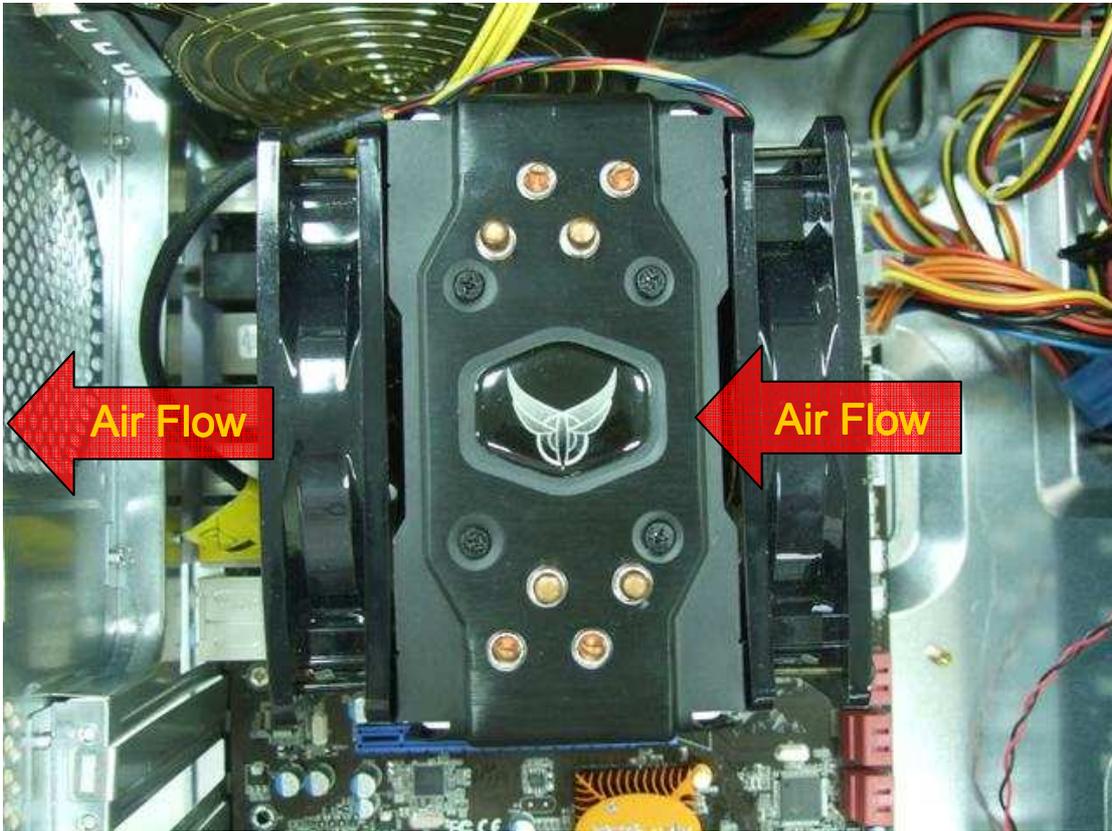
**4. Q:** 如何给 P55 和 H55 主板创造更多空气流动呢？

**A:** 请按照以下示例图片安装 CPU 风扇以改善空气流动。安装后，请检查系统气流方向。

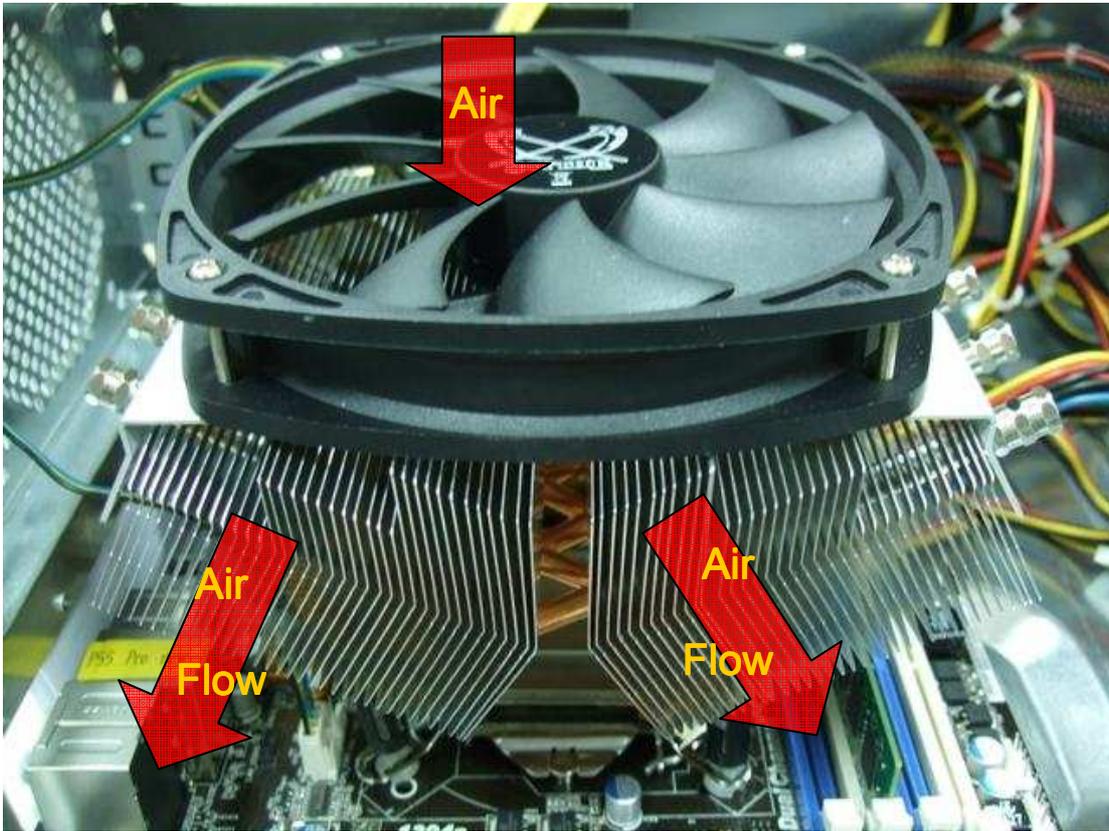
1. 使用 Intel 盒装 CPU 风扇



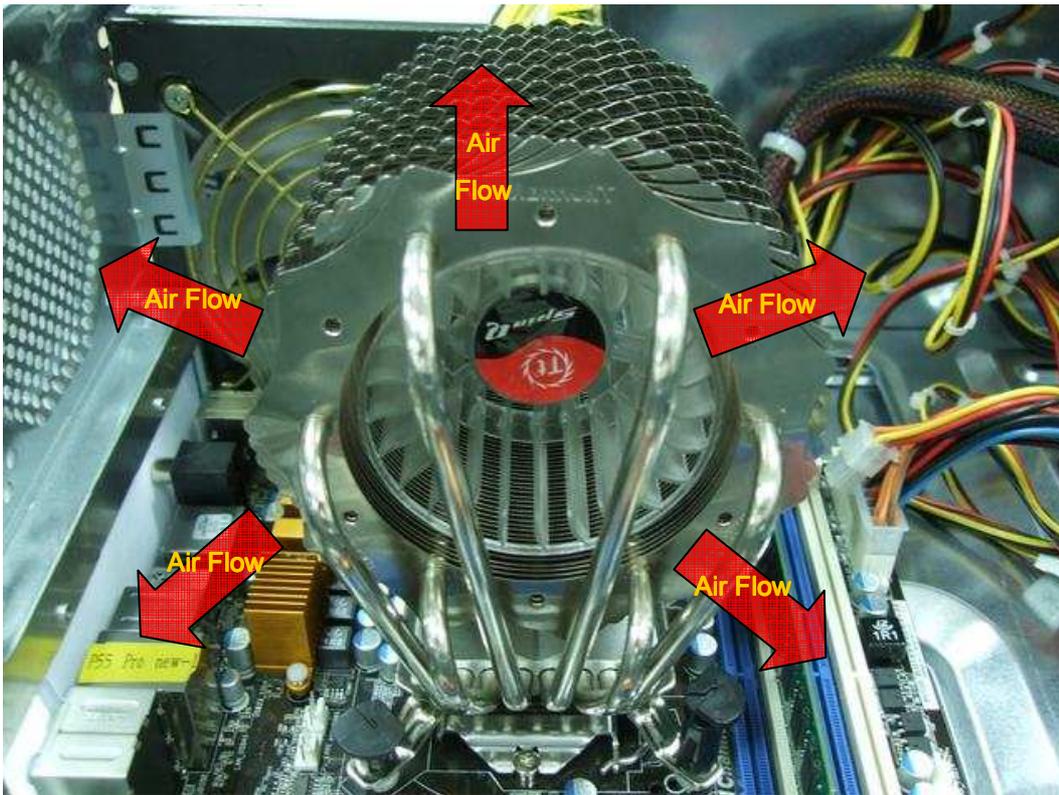
2. 使用 VIGOR Monsoon III LT CPU 散热器



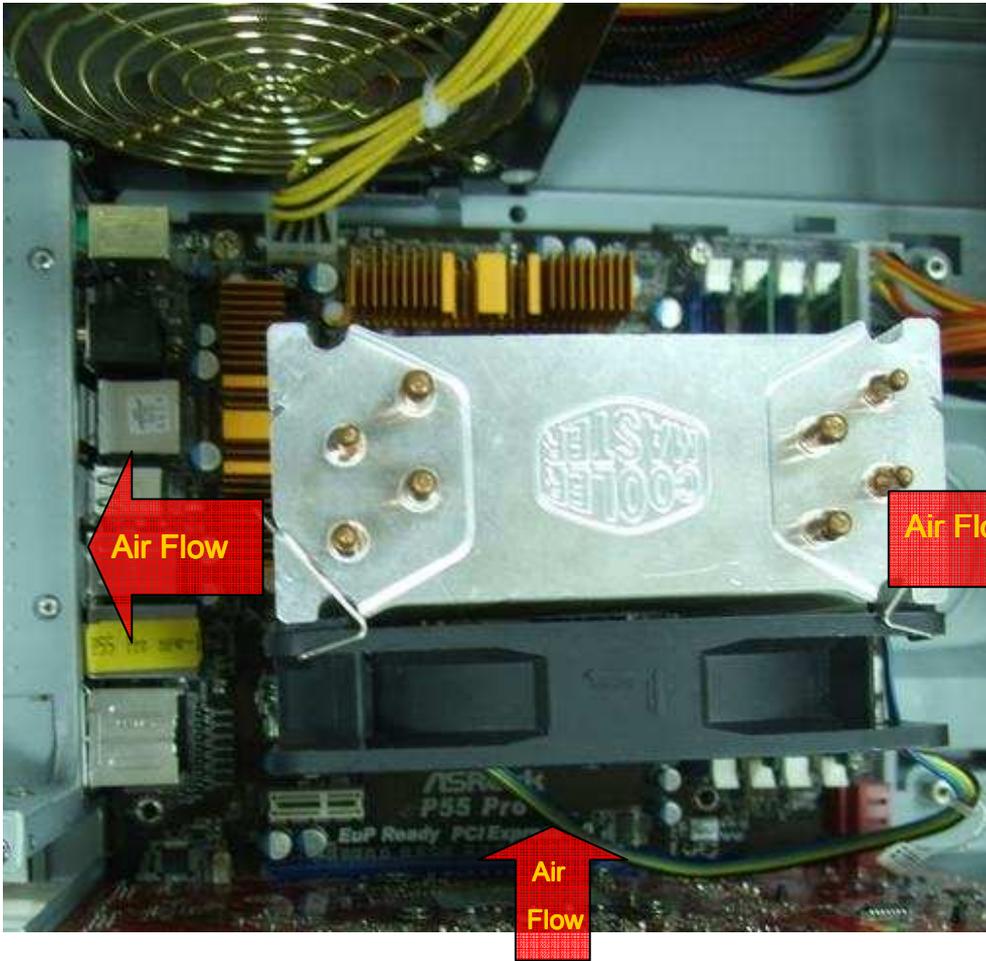
3. 使用 Scythe Grand Kama Cross CPU 散热器



4. 使用 Thermaltake Spin Q CPU 散热器



5. 使用 Cool Master Hyper 212 plus CPU 风扇



若您的 CPU 风扇不在示例图片中，请浏览制造商网站或联系您的经销商以获取更多详细信息。